

CMKT2207

**SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY SILICON
TRANSISTORS**

ULTRAmulti™



SOT-363 CASE

Central
Semiconductor Corp.

www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKT2207 consists of one 2222A NPN transistor and an individually isolated complementary 2907A PNP transistor, manufactured by the epitaxial planar process and epoxy molded in an SOT-363 surface mount package. This ULTRAmulti™ device has been designed for small signal general purpose and switching applications.

MARKING CODE: K70

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL	NPN (Q1)	PNP (Q2)	UNITS
V _{CBO}	75	60	V
V _{CEO}	40	60	V
V _{EBO}	6.0	5.0	V
I _C	600		mA
P _D	350		mW
T _J , T _{stg}	-65 to +150		°C
θ _{JA}	357		°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	NPN (Q1)		PNP (Q2)		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
I _{CBO}	V _{CB} =60V	-	10	-	-	nA
I _{CBO}	V _{CB} =50V	-	-	-	10	nA
I _{CBO}	V _{CB} =60V, T _A =125°C	-	10	-	-	nA
I _{CBO}	V _{CB} =50V, T _A =125°C	-	-	-	10	nA
I _{EBO}	V _{EB} =3.0V	-	10	-	-	nA
I _{CEV}	V _{CE} =60V, V _{EB} (OFF)=3.0V	-	10	-	-	nA
I _{CEV}	V _{CE} =30V, V _{EB} (OFF)=500mV	-	-	-	50	nA
BV _{CBO}	I _C =10μA	75	-	60	-	V
BV _{CEO}	I _C =10mA	40	-	60	-	V
BV _{EBO}	I _E =10μA	6.0	-	5.0	-	V
V _{CE} (SAT)	I _C =150mA, I _B =15mA	-	0.3	-	0.4	V
V _{CE} (SAT)	I _C =500mA, I _B =50mA	-	1.0	-	1.6	V
V _{BE} (SAT)	I _C =150mA, I _B =15mA	0.6	1.2	-	1.3	V
V _{BE} (SAT)	I _C =500mA, I _B =50mA	-	2.0	-	2.6	V
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =0.1mA	35	-	75	-	
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA	50	-	100	-	
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =10mA	75	-	100	-	
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =150mA	100	300	100	300	
h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =150mA	50	-	-	-	
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =500mA	40	-	50	-	
f _T	V _{CE} =20V, I _C =20mA, f=100MHz	300	-	-	-	MHz
f _T	V _{CE} =20V, I _C =50mA, f=100MHz	-	-	200	-	MHz
C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1.0MHz	-	8.0	-	8.0	pF
C _{ib}	V _{EB} =0.5V, I _C =0, f=1.0MHz	-	25	-	-	pF

R4 (13-January 2010)

CMKT2207

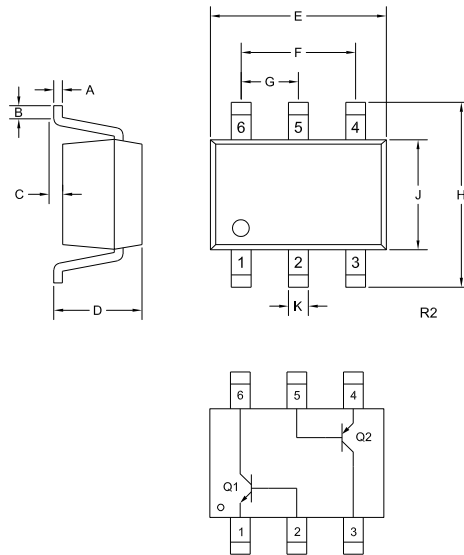
**SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY SILICON
TRANSISTORS**



ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	NPN (Q1)		PNP (Q2)		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
C_{ib}	$V_{EB}=2.0\text{V}$, $I_C=0$, $f=1.0\text{MHz}$	-	-	-	30	pF
h_{ie}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1.0\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	2.0	8.0	-	-	k Ω
h_{ie}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	0.25	1.25	-	-	k Ω
h_{re}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1.0\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	-	8.0	-	-	$\times 10^{-4}$
h_{re}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	-	4.0	-	-	$\times 10^{-4}$
h_{fe}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1.0\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	50	300	-	-	
h_{fe}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	75	375	-	-	
h_{oe}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=1.0\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	5.0	35	-	-	μS
h_{oe}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=1.0\text{kHz}$	25	200	-	-	μS
$rb'C_C$	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=20\text{mA}$, $f=31.8\text{MHz}$	-	150	-	-	ps
NF	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=100\mu\text{A}$, $R_S=1.0\text{k}\Omega$, $f=1.0\text{kHz}$	-	4.0	-	-	dB
t_{on}	$V_{CC}=30\text{V}$, $V_{BE}=0.5\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=15\text{mA}$	-	-	-	45	ns
t_d	$V_{CC}=30\text{V}$, $V_{BE}=0.5\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=15\text{mA}$	-	10	-	10	ns
t_r	$V_{CC}=30\text{V}$, $V_{BE}=0.5\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=15\text{mA}$	-	25	-	40	ns
t_{off}	$V_{CC}=6.0\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=I_{B2}=15\text{mA}$	-	-	-	100	ns
t_s	$V_{CC}=30\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=I_{B2}=15\text{mA}$	-	225	-	-	ns
t_s	$V_{CC}=6.0\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=I_{B2}=15\text{mA}$	-	-	-	80	ns
t_f	$V_{CC}=30\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=I_{B2}=15\text{mA}$	-	60	-	-	ns
t_f	$V_{CC}=6.0\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$, $I_{B1}=I_{B2}=15\text{mA}$	-	-	-	30	ns

SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.010	0.10	0.25
B	0.005	-	0.12	-
C	0.000	0.004	0.00	0.10
D	0.031	0.043	0.80	1.10
E	0.071	0.087	1.80	2.20
F	0.051		1.30	
G	0.026		0.65	
H	0.075	0.091	1.90	2.30
J	0.043	0.055	1.10	1.40
K	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-363 (REV: R2)

LEAD CODE:

- 1) Emitter Q1
- 2) Base Q1
- 3) Collector Q2
- 4) Emitter Q2
- 5) Base Q2
- 6) Collector Q1

MARKING CODE: K70

R4 (13-January 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9